

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 1 月 19 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）</div>
---------------	---

	<p>3、公司如何看待 SLC NAND 对 NOR 的替代效应？</p> <p>答：我们发现目前在智能穿戴设备等特定领域，SLC NAND Flash 凭借擦写速度与存储密度优势，已形成对 NOR Flash 在代码存储应用中的替代效应。这一技术迭代不仅重塑了存储器市场格局，也为智能终端设备的性能提升提供了新的技术路径选择。此外随着存储容量需求的逐步升级，各个终端领域对存储的需求都在往更大容量的方向发展。</p> <p>4、砺算 7G100 产品系列目前进展如何？</p> <p>答：上海砺算首款自研 GPU 芯片“7G100”的客户送样与测试、产品生产、软件配套与优化、销售拓展等相关工作正在正常开展中。公司将依据信息披露的相关规定对达到披露标准的内容及时履行信披义务。</p> <p>5、代工价格目前是怎样的趋势？</p> <p>答：随着下游需求的逐步修复，大陆代工厂稼动率均处于高位，产能趋于紧张，预计今年代工价格会有逐步提升。公司的成本处理是用加权平均，短期不影响公司持续向好的经营态势。</p>
日期	2026年1月19日